

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2025-002

河南四方达超硬材料股份有限公司

关于控股子公司与深圳市汇芯通信技术有限公司签署战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本协议经双方签署后生效。本次签署的《战略合作协议》属于意向协议，具体的实施细节尚需进一步明确并另行签署项目推进文件，协议的履行存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本协议为意向性协议，不涉及具体金额，不会对公司本年度财务状况、经营成果产生重大影响。

3、公司最近三年披露的框架协议进展情况详见“七、其他相关说明”。

一、协议签署概况

河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“河南天璇”、“甲方”）为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，是公司功能性金刚石业务战略的重要落地平台；是CVD金刚石产业链核心技术创新的先行者，解决CVD金刚石产业链发展的关键技术，为客户提供优质的新型功能性金刚石；专注于采用自主研发的MPCVD设备以及CVD金刚石合成工艺，生产超纯大尺寸功能性金刚石，在金刚石产业链核心技术领域具有较强的研发能力，有较强的优质金刚石供应能力。

深圳市汇芯通信技术有限公司（以下简称“汇芯通信”、“乙方”）是由深圳市福田区政府、南方科技大学、力合科创集团联合多家5G产业链上下游龙头企业和上市公司共同发起成立的，专注于5G及未来通信高端器件领域前沿技术和共性关键技术的研发供给、转移扩散和首次商业化的高科技公司。汇芯通信注册成立于2019年3月，是国家5G中高频器件创新中心的依托公司。国家5G中高频器件创

新中心是由工业和信息化部批复组建，也是目前我国5G移动通信领域唯一的国家级制造业创新中心。创新中心围绕5G中高频器件领域重大需求，聚焦新型半导体材料及工艺、5G中高频核心器件、面向射频前端的硅基毫米波集成芯片等三大研发方向，搭建了硅基氮化镓射频和毫米波特色工艺设计工具开发平台、量产技术中试平台、射频和毫米波前端器件封测与验证平台三大公共技术服务平台，打通了科学完整的移动通信产业链条，全面提升我国移动通信高端器件产业整体水平。

双方于2025年1月6日在深圳签署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”），旨在相关专业领域优势互补，为促进未来通信和超宽禁带半导体产业的技术进步和产业发展共同努力，以兹共同信守，实现互惠共赢。本协议有效期为5年。

本次签署的战略合作协议为意向性合作文件，不涉及具体金额，本协议的签署无需提交公司董事会和股东大会审议。具体合作事宜明确后，公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、基本情况

公司名称：深圳市汇芯通信技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FJDUE4L

注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园4栋1001

法定代表人：曾学忠

注册资本：20,333万元人民币

成立日期：2019年03月29日

经营范围：集成电路设计、研发、销售、技术服务；微电子产品、软件、系统集成及相关通信信息产品的开发、销售、技术服务；高新技术企业的科技服务（含技术开发、技术咨询、技术转让）；高新技术企业孵化与创新服务；新兴产业战略投资与运营；科技成果转化服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询；从事货物及技术进出口；高新技术企业创新基地的投资、建设、运营管理；电子产品的检验检测服务；会议服务；承办展览展示活动；赛事活动组

织策划；标识标牌的设计、销售；物业管理服务；房屋租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

关联关系说明：汇芯通信与公司及控股子公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

2、类似交易情况：公司及控股子公司最近三年未与汇芯通信发生类似交易。

3、履约能力分析：汇芯通信不属于失信被执行人，未发现影响其履约能力的记录。

三、本协议的主要内容

（一）合作内容

1、设立“CVD diamond 在未来通信中高频半导体器件应用的联合实验室”

甲乙双方在甲方所在地联合设立“CVD diamond 在未来通信中高频半导体器件应用的联合实验室”，充分发挥各方在资源、技术、人才等方面的优势，为 CVD 金刚石材料在未来通信领域实现大规模商业化应用提供技术支撑，全面提升金刚石材料在通信中高频器件自主创新能力和技术水平。同时，双方共同研究并推动建立金刚石在器件应用领域的行业标准，以促进该技术的广泛应用和标准化发展。

2、围绕 CVD 金刚石在通信中高频器件应用领域开展多方面合作

双方重点围绕 CVD 金刚石在通信中高频器件应用领域，在标准制定、核心技术研发、科研成果转化、知识产权管理、专业人才培养、项目推广落地、产业链提升等多个方面积极展开合作。

（二）违约

本协议履行过程中如构成违约，守约方有权终止本协议，违约方应当赔偿因违约给对方造成的损失。因不可抗力导致本协议无法履行的，双方互不承担责任，但应尽快通知对方并协商解决方案。

（三）其他

双方于 2025 年 1 月 6 日在深圳签署了《战略合作协议》，本协议自双方签署之日生效，有效期为 5 年。若本协议约定项目提前达成目标并结项，本协议将自动终止。若本协议有效期满但本协议约定项目仍未结项，除双方另有约定外，本协议自动延长。本协议履行过程中，经甲、乙双方协商一致，可提前终止。

四、本协议对公司的影响

1、河南天璇是公司功能性金刚石业务战略的重要落地平台，一直专注于采用自主研发的MPCVD设备以及CVD金刚石合成工艺，生产超纯大尺寸功能性金刚石，本协议的签署与落地实施有助于加快河南天璇在功能性CVD金刚石方向的研究与产业化。本协议为合作意向协议，不涉及具体金额，对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。

2、本协议的签署及履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议而对合作方形成依赖，亦不会对公司业务独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

1、本次签署的《战略合作协议》属于意向协议，具体的实施细节尚需进一步明确并另行签署项目推进文件。项目合作的具体内容确定后，公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、本协议为意向性战略合作协议，不涉及具体金额，对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。

3、实施过程中可能受法律法规及政策调整、宏观经济形势变化、市场及技术环境变化、不可抗力等因素影响，敬请投资者注意投资风险。

4、协议双方均具有良好的履约能力，但是在协议履行过程中仍可能受到客观条件的影响导致协议无法履行，敬请投资者注意投资风险。

六、合同的审议程序

本次签署的协议为意向性战略合作协议，不涉及具体金额，无需提交公司董事会和股东大会审议。具体合作事宜明确后，公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。

七、其他相关说明

1、公司最近三年披露的框架协议。

序号	披露日期	主要内容	执行情况
1	2022年7月28日	公司控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司	履行中

		司与海南省钻石珠宝有限公司于 2022 年 7 月 28 日签署《战略合作框架协议》，结成战略合作伙伴，双方充分发挥各自优势，在培育钻石全产业链相关业务领域创新合作机制。	
2	2024 年 5 月 20 日	公司合并报表范围内子公司郑州天璇新材料有限公司与 AVANT INDIA PRIVATE LIMITED 于 2024 年 5 月 18 日签署《战略合作框架协议》，结成战略合作伙伴，加强培育钻石全产业链相关领域合作机会探索，拓展国际合作。	履行中
3	2024 年 5 月 20 日	公司控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司与国检中心深圳珠宝检验实验室有限公司于 2024 年 5 月 18 日签署《战略合作框架协议》，结成战略合作伙伴，在培育钻石技术标准等方面共建联合实验室开展相关业务合作，探寻全产业链相关技术实验及业务领域创新合作，构建优势互补、互利共赢、长期稳定的合作与发展新格局，推动培育钻石相关环节快速发展。	履行中

2、本协议签订前三个月内以及未来三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高持股变动情况，所持限售股解除限售及股份减持计划情况如下：

(1) 协议签订前三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高持股不存在变动情况。

(2) 未来三个月内，公司不存在控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董监高所持限售股份解除限售的情况。截至本公告披露日，公司未接到其他持股 5%以上股东、董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知。若未来拟实施减持股份计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

八、备查文件

1、战略合作协议。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2025年1月7日